



- A1**


**SMT Cluster**  
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung  
■ productronica Forum


- A2**

**SMT Cluster**  
Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung  
Bestückungstechnologie  
Produktionslogistik und Materialflusstechnik


- A3**



**SMT Cluster**  
Bestückungstechnologie


- A4**


**SMT Cluster**  
Löttechnik und Fügetechnik für Leiterplatten  
Product Finishing


- ICM+B1  
C1+C2**


**SEMICON Europa 2025**  
18.-21. November 2025



- B2**

**Semiconductors Cluster**  
Halbleiter-Fertigung  
Fertigung von Displays, LEDs und  
diskreten Bauelementen  
Photovoltaik-Fertigung  
micronano-production / MEMS  
Reinraumtechnik  
Materialbearbeitung


- B2**

**Future Markets Cluster**  
IT to Production, Industrie 4.0  
Fertigungstechnologien für Batterien  
und elektrische Energiespeicher  
Organische und gedruckte Elektronik  
3D-Druck, Additive Manufacturing  
■ Innovation Forum


- B3**

**PCB & EMS Cluster**  
Leiterplatten und Schaltungsträger-Fertigung  
Electronic Manufacturing Services (EMS)  
■ PCB & EMS Marketplace


- B4**

**Cables, Coils and Hybrids Cluster**  
Fertigungstechnologien für Kabel und  
Steckverbinder, Wickelgüter-Fertigung  
Hybride Bauteile-Fertigung

